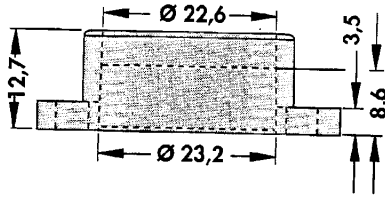
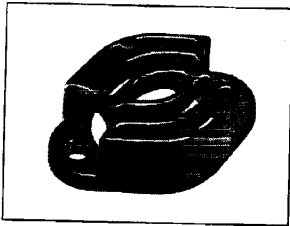


Aufsetzkühlkörper und Winkel für TO 3

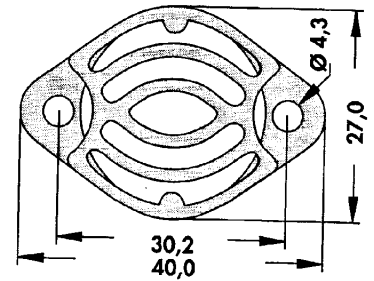
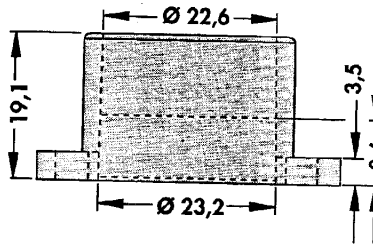
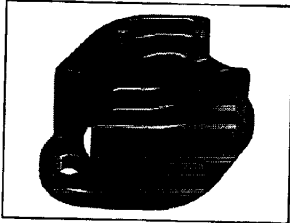
Set up Heatsinks and Angle for TO 3

Capots dissipateurs et angle pour TO 3

AKK 127
14 K/W



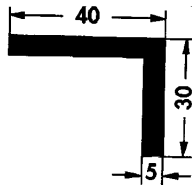
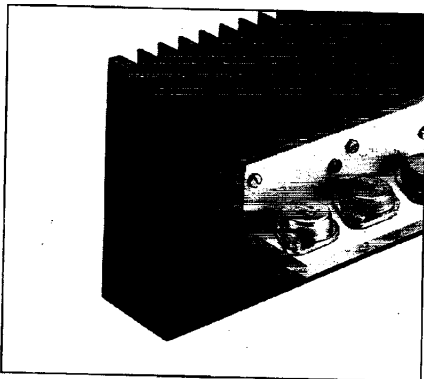
AKK 191
12 K/W



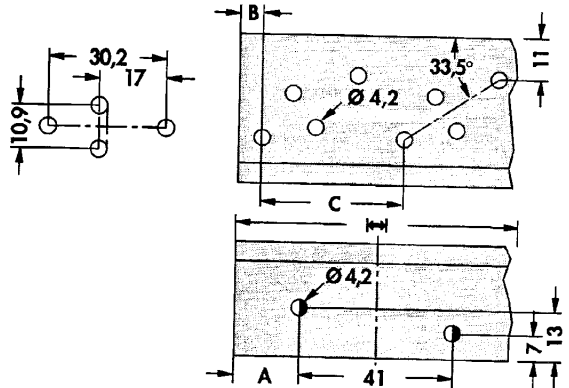
Material: Aluminium-Druckguß
Oberfläche schwarz lackiert

Material: Die casting aluminium
Surface black lacquered

Matière: Aluminium moulé sous pression
Surface laquée noire



WP 40/30



Art. Nr. Art. No. Art. n°	H	Wärmewiderstand Thermal Resistance Résistance thermique	Maße/Dimensions			Anzahl der Lochungen Number of Pin layout Nombre de Perforations	TO3	●
			A	B	C			
WP 4030/ 50 1	50	5,2 K/W	4,50	12,41		1	2	
WP 4030/ 75 1	75	4,4 K/W	17,00	24,91		1	2	
WP 4030/ 75 2	75	4,4 K/W	17,00	6,16	37,50	2	2	
WP 4030/ 100 1	100	3,7 K/W	4,50	37,41		1	4	
WP 4030/ 100 2	100	3,7 K/W	4,50	12,41	50,00	2	4	
WP 4030/ 100 3	100	3,7 K/W	4,50	5,56	31,80	3	4	

Oberfläche schwarz eloxiert

Surface black anodised

Surface anodisé noire

Druckguß-Aluminium-Kühlkörper nach DIN 41882

Die-Cast Aluminium-Heatsinks acc. to German Standard DIN 41882

Dissipateurs moulés sous pression suivant DIN 41882

- durchgehend plangefräste Montagefläche für Halbleiter mit viereckiger Bodenplatte
- die Montagefläche kann mit Gewinden zur Befestigung von Halbleitern mit Schraubstutzen versehen werden (Halbleiteraufnahme-gewinde). Lieferbar ist Gewinde von M 4 bis M 32 x 1,5 oder 4 x Gewinde für Halbleiter mit Spannplattenbefestigung. Zollgewinde auf Anfrage.
- Laschenbefestigungsgewinde M 8. Andere Gewinde auf Anfrage lieferbar.
- Anodenanschlußlaschen WL oder FL aus verzinn-ten Elektrolytkupfer.

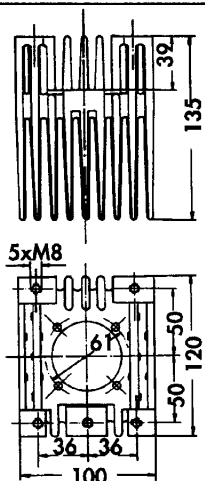
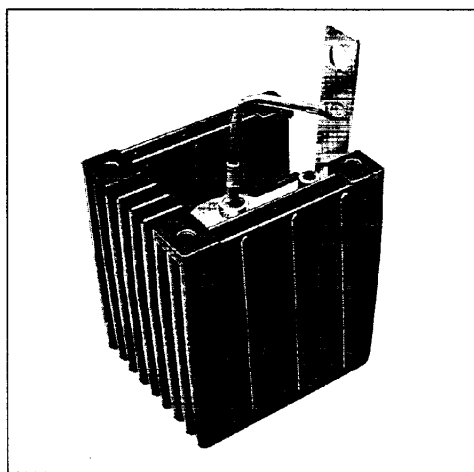
- Completely milled mounting surface for semiconductor with square bottom plates
- The mounting surface can be equipped with threads for fastening semiconductors with screwed glands (semiconductor thread tapping). Threads from M 4 to M 32 x 1.5 or 4 x threads for semiconductors with clamping plate mounting are available. Withworth thread on request.
- Strap fastening thread M 8. Other threads are available on request.
- Anode terminal strap WL or FL made of tinned electrolytic copper.

- plaque de montage entièrement dressée à la fraise pour semi-conducteurs à embase carrée
- la plaque de montage peut être munie de filets pour la fixation de semi-conducteurs à raccords filetés (filetages de fixation de semi-conducteurs). Les filets livrables vont de M 4 à M 32 x 1,5, ou 4 x filets pour semi-conducteurs à fixation par plaque de serrage. Filets au pouce sur demande.
- filetage M 8 pour boulon d'éclisse. Autres filetages livrables sur demande
- prises d'anode WL ou FL en cuivre électrolytique étamé.

Oberfläche schwarz eloxiert

Surface black anodised

Surface anodisée noire

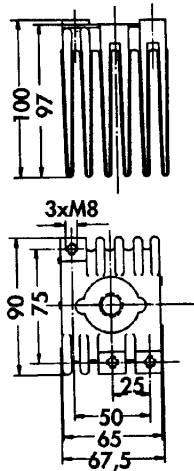
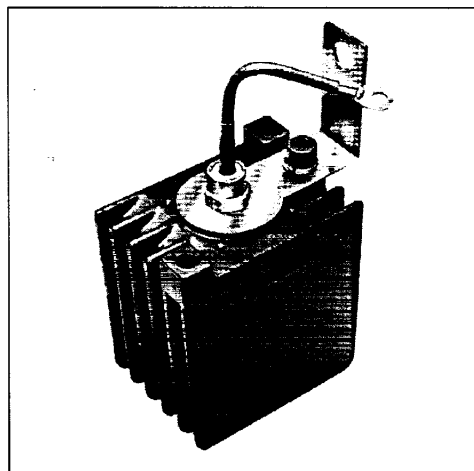
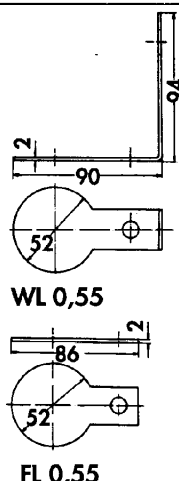


K 0,55

0,55 K/W

lieferbare Halbleiteraufnahme-gewinde
semiconductor thread tapplings available
filets de fixation de semi-conducteurs
livrables

- M 4
- 4 x M 6
- M 6
- M 8
- M 10
- M 12
- 1/2"-20
- M 16 x 1,5
- 3/4"-16
- M 24 x 1,5
- M 32 x 1,5

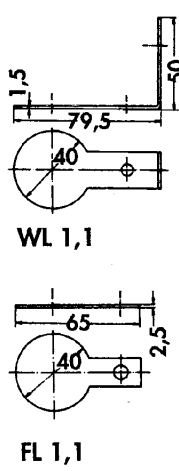


K 1,1

1,1 K/W

lieferbare Halbleiteraufnahme-gewinde
semiconductor thread tapplings available
filets de fixation de semi-conducteurs
livrables

- M 4
- 4 x M 6
- M 6
- M 8
- M 10
- M 12
- 1/2"-20
- M 16 x 1,5
- 3/4"-16
- M 24 x 1,5
- 1/4"-28 UNF
- M 32 x 1,5



Bestellbeispiel

Order example

Exemple de commande

K 0,55

M 12

Typ
Type
Type

Bei K 0,55 und K 1,1: Halbleiteraufnahme-gewinde
Bei FL und WL Durchgangsbohrung für obengenannte Gewinde
With K 0.55 and K 1.1 Semiconductor thread tapping
With FL and WL through-bore for above mentioned threads
Pour K 0,55 et K 1,1: filets de fixation de semiconducteurs
Pour FL et WL, alésage traversant pour filets susmentionnés